

2026年ニュースリリース

半導体業界団体SEMIのEMG委員会を日揮ホールディングス横浜本社で開催

日揮ホールディングス株式会社（代表取締役会長兼社長CEO：佐藤 雅之、以下「日揮HD」）は、2026年9月24日、日揮HD横浜本社において、半導体Japanの2026年第三回Electronic Materials Group（EMG）委員会を開催しましたので、お知らせします。



委員会の様子

EMGは、半導体をはじめとするエレクトロニクス製造に用いられる基板、金属、有機・無機材料、化学品、ガスなどの素材を提供するSEMI会員企業ユニティです。委員会では、半導体業界の共通課題や将来動向について議論するとともに、勉強会や会員企業間の情報交換を行っています。日揮グループのEMGの活動に参加しています。

委員会当日は、半導体材料、化学、基板・パッケージ、エンジニアリングなど幅広い分野の関係者が参加しました。当社グループの講演では、半導体場に対し、基本構想・設計から調達、建設、保全まで一貫した支援を提供する総合エンジニアリング事業の実績と体制を説明しました。また、先端技術Exyte社との連携および東南アジア向けEPCブランド「Nixyte(※1・2)」を通じた半導体ファブ建設支援について紹介しました。あわせて、機能材料製造の取り組み(※3)について説明しました。

当社グループは今後も、SEMIの活動をはじめとする業界横断の交流を通じて、半導体関連企業との連携を一層強化していきます。さらに、総合エンジニアリング事業の知見を結集し、半導体産業の持続的な発展と強靱なサプライチェーンの構築に貢献してまいります。

(※1)「Nixyte」ホームページ

<https://www.nixyte.net/>

(※2)2025年8月プレスリリース:日揮グローバルとExyteが東南アジアの先端技術産業分野向け新EPCブランド「Nixyte」を始動

https://www.jgc.com/jp/news/2025/20250828_11.html

(※3)半導体産業を支える日揮グループ

<https://www.jgc.com/jp/business/semiconductor-special/>

> ニュースリリースに関するお問い合わせ

> ニュースリリース一覧へ

> 会社情報

トップメッセージ

日揮グループについて

JGC's Purpose and Values

日揮グループ行動規範

各種方針

グループ会社一覧

アクセス

沿革

受け継がれる会社設立に込めた思い

広告・カタログ・映像

JGCレポート（統合報告書）

日揮ホールディングスについて

会社概要

役員一覧

組織

早わかり日揮グループ

> 事業紹介

総合エンジニアリング事業

プロジェクトマネジメント

エネルギー・トランジション

ヘルスケア・ライフサイエンス

産業・都市インフラ

資源循環

機能材製造事業

エネルギー・環境コンサルティング

テクノロジー/ソリューション

こんなところにも活かされている日揮グループの機能材

半導体産業を支える日揮グループ

> プロジェクト

分野から探す

原油・ガス集積、分離、生産

オフショア

石油精製

LNG（液化天然ガス）

石油化学・ガス化学・化学

LNG/LPG受入基地

火力発電

原子力発電

再生可能エネルギー発電

非鉄製錬

環境保全

ライフサイエンス

ヘルスケア

空港

地域から探す

日本

アジア

オセアニア

中東

欧州・CIS

南北アメリカ

アフリカ

プロジェクトストーリー

アメリカ USGCエチレンプロジェクト

マレーシア PFLNG2プロジェクト

広島県 大崎クールジェンプロジェクト

ベトナム ハタファー固形製剤工場プロジェクト

> サステナビリティ

サステナビリティメント

サステナビリティ
持続可能な未来に向けて
日揮グループの取り組み

環境への取り組み

社会への取り組み

ガバナンス

HSSE（衛生・安全・環境）

社外からの評価

カナダ現代化プロジェクト

> ニュースリリース

> IR情報

> 採用情報

